

台灣最專業、最獨特 PCB產業趨勢研討會/論壇

2024年企業贊助說明書

2023 逆風低迷 沉潛再戰

2023年，全球電子產業面臨終端疲弱、庫存調整、地緣政治影響。

這是比想像中艱難的一年，

但產業發展未歇，淨零、技術、投資、布局，


低軌衛星、電動車、AI伺服器，終有亮點支撐，

於此同時，東南亞投資熱潮，為全球PCB產業匡列新戰場，

兩岸PCB產業持續引領全球先端電子製造走向。

過去看到世界 這次被世界看到

走過2023，外部環境始終嚴峻，
地緣政治、供應鏈巨大的變化推動海外布局，
2024，撥雲見日
機會消縱即逝，決策須快狠準，
台灣、中國大陸、美國、泰國，
TPCA持續觀測趨勢議題，與產業同一邊，
敬邀您 與我們共同成為台灣PCB產業關鍵議題領航者，
過去看到世界，這次我們一起被世界看到。

A close-up photograph of a hand moving a dark blue chess king piece on a chessboard. The hand is positioned at the top right, with fingers delicately gripping the top of the piece. The chessboard is in the foreground, showing a checkered pattern of light and dark squares. The background is a soft, out-of-focus bokeh of warm yellow and green light, suggesting an indoor setting with natural light. The overall mood is one of strategic thinking and precision.

我們始終相信
時代瞬息萬變
下一步左或右 都始於上一步前或後
永遠不回頭 因為我們始終走在對的路上
源於一次美好合作經驗的締結

2024全球布局 TPCA論壇遍地開花

■ 泰國-Enhancing Supply Chain and Talent Connectivity / 2月

- 高峰論壇、供應鏈交流、先進技術

@台、陸、泰PCB供應鏈、@泰國智慧電子大會

■ 美國-Taiwan High-Tech Forum / 4月

- IC載板、PCB高階技術、淨零永續

@全球半導體構裝、載板供應鏈、@IPC APEX

■ 台灣-先進趨勢研討會 / 5月、PCB主題發表交流會 / 6月

- 全球PCB產業動態、終端趨勢觀測、異質整合、高頻高速

- 智慧製造、數位轉型、資安

@台灣PCB供應鏈

■ 中國大陸-亞太電子製造論壇 / 6月、華東論壇 / 11月

- 產業趨勢、終端觀測、先進技術

- 年度展望、產業趨勢

@兩岸PCB供應鏈、@TPCA Show-深圳展

海外論壇場次與贊助方案



從台出發，跨足海外
看見世界、被世界看見

1. 泰國PCB高峰論壇

2. PCB 先進技術論壇
3. PCB供應鏈交流會

2月29-3月1日
曼谷國際貿易展覽中心
曼谷, 泰國

領先布局 贊助泰國未來

3大亮點活動 接觸台泰中PCB產業領袖

- 贊助商感謝儀式
- 數位/實體行銷
- 高峰午宴名額
- 企業廣告輪播
- 現場DM或禮品擺放
- 花絮文章露出

張致遠/Matthew
03-381-5659#403
matthew@tpca.org.tw

贊助 \$50,000-70,000

贊助Taiwan High-Tech Forum 開啟國際市場之鑰 聚焦IC載板 解鎖高階技術 邁向淨零永續

10 April, 2024
09:00 am - 16:30 pm

Anaheim Convention Center,
California, USA

主辦單位: **TPCA** 台灣電路板協會
Taiwan Printed Circuit Association

協辦單位: **IPC** BUILD ELECTRONICS BETTER

贊助商: **Unimicron**
欣興電子

EMC

南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION

贊助 \$80,000

Sessions:

Advanced IC Packaging and Substrate Tech

High-Tech PCB x Sustainability

- 數位&實體行銷
- 企業廣告輪播1頁
- 企業3分鐘影片
- 活動花絮報導
- 結案報告

SPONSOR
NOW



APEX EXPO
IPC 2024

ecwc16
ELECTRONIC CIRCUITS
WORLD CONVENTION

Meetings & Courses | April 6-11
Conference & Exhibition | April 9-11
Anaheim Convention Center | CA

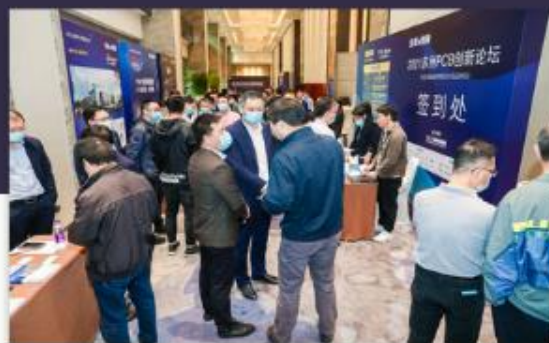
黃聖雯 Sophia
Tel: (03)381-5659#404
E-mail: sophia@tpca.org.tw

TPCA大陸區趨勢論壇系列

不容忽略 全球PCB生產重鎮 地位難撼動



亞太電子製造論壇
6月/深圳寶安展覽館
產業趨勢、終端觀測、先
進技術



PCB創新論壇
11月/華東地區
年度展望、產業趨勢



贊助權益
文宣LOGO露出
公司宣傳視頻
論壇免費名額

贊助金額:\$67,500-90,000/場

聯絡窗口：TPCA大陸聯絡處：金倩倩 188-9652-8133 / molly@pcbshop.org

聚焦台灣 PCB高階技術核心所在

台灣趨勢研討會

淨零、高階、全球布局

先進趨勢研討會/5月

全球PCB產業動態、終端趨勢
觀測、異質整合、高頻高速

PCB主題發表交流會/6月

智慧製造、數位轉型、資安

贊助金額:\$40,000 ↑

Owen/蔡逸鴻 03-3815659#402

owen@tpca.org.tw



限量

PCB主題發表交流會-台灣



Andy Warho:

在未來，每個人都會聞名於世的15分鐘。

這次，TPCA提供您在PCB產業嶄露頭角的30分鐘。

1個交流攤位+30分鐘舞台發表，

名額有限，即刻搶麥搶攤。

限量

PCB主題發表交流會-台灣

【主辦單位】台灣電路板協會

【時間】2024.6

【地點】TPCA會館5樓國際會議廳

【邀約對象/名額】TPCA會員廠商/限量3家

【募集截止】2024.4(主辦單位保留最終審核權力)

【主題規劃】PCB智慧製造、數位、資安解決方案

【發表廠商權益】

- PCB主題發表會30分鐘
- PCB產業主題發表會場外交流攤位一個

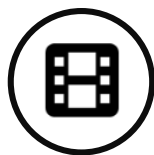


活動前、中、後 完整計畫 全面曝光



活動前

- ✓ 數位文宣
- ✓ 研討會講義內頁廣告
- ✓ 活動免費名額
- ✓ TPCA 官方Line



活動中

- ✓ 贊助商感謝儀式
- ✓ 現場會議視頻/企業廣告輪播投影片
- ✓ 公司影片簡介
- ✓ 論壇現場易拉展
- ✓ 論壇交流區攤位



活動後

- ✓ 活動結案報告
- ✓ 活動花絮文章

鋪天蓋地宣傳管道 有效曝光

2022先進趨勢研討會-桃園場
探尋PCB技術革新的驅動力

隨著全球主要經濟體的持續對，被打亂的生活逐漸恢復正常，但相關領域的商業機會、商業夥伴正在發酵，PCB產業鏈亦受到前所未有的推動？除了市場資訊的蒐集與分析外，業者也開始思考與本國先進的硬體、PCB產業的年度盛事「先進趨勢研討會」這群海外外僑與企業界前輩的經驗與技術新知，創製地產鏈的參與，和已如海內外的大陸業者交流。

本研討會規劃「市場趨勢解謎」、「PCB商機鏈結」、「下一代載板技術」、「高頻高速技術應用」等四大議題，邀請到知名企業研發長、業務、經理、工程師、工程師...在應用與出貨保證未來技術革新的方向，TPCA 精選「先進趨勢研討會」平台，每年參與超過400人次，品質應用技術、PCB製造、設備與材料科學家，期待您把握一年一度的寶貴交流。

【報名方式】點按至報名系統
【主辦單位】台灣電路板協會 (TPCA)
【活動時間】2022.09.01 (四)-09.02(五) 09:30-17:00
【活動地點】TPCA會館 (桃園市大園區廣興北路二段147號)【交通】
【聯絡電話】和台組聯絡電話2022.08.26截止，之後開始預備演講稿
【贊助單位】

mks 共利和洋行有限公司
Atotech
CFMEE 亞瑟微裝
Eternal 廣興材化工業股份有限公司
FAVE 晶彩科技
SEC 攝陽企業
VEGA TECHNOLOGY 維加維加科技股份有限公司
NECV 瑞禮德芯

曝光度高 讓公司被看見

- TPCA官網:2021年**不重複瀏覽量336,326**。

9/1 上午 T3: 高頻高速技術

AI 驅動下的高頻高速材料發展趨勢
台光電線線視 資深副總

玻璃實現ChatGPT 用超高速傳輸載板
工研院電光所王欽宏 組長

高頻印刷電路板測試驗證技術 - Intel @ Automatic In-board Characterization(AIBC)
美商英特爾亞太科技 徐鑫洲 首席工程師

9/1 下午 T4: 載板細線化技術

Advanced HPC Packaging Integration
台積電 游明志 經理

Total solution towards IC substrate fine-line applications
IC載板細線化解決方案
台灣社邦股份有限公司新竹分公司
林長育 研發科學家

電鍍銅與最新添加劑
TPCA 白啓生顧問

贊助單位
CFMEE 亞瑟微裝
Eternal
FAVE 晶彩科技
mks
Atotech
SEC 攝陽企業
VEGA

PCB產業最大資料庫 淺在商機

- 論壇專屬EDM:，活動前針對目標對象發送專屬EDM，筆數**平均15,000筆**，開信率**近20%**。

贊助商受獎儀式 公司宣傳影片輪播 精準再精準

- 先進趨勢研討會每年參與人次**350-450人**。
- 高達**78%PCB產業直接從業人員**:44%原物料商、18%設備、系統商、16%PCB板廠、6%證券投顧、16%其他。
- 高達**60%PCB產業中高階主管**，33%中階主管、27%高階營運、27%管理或工程師、13%基層主管。

2023 台灣論壇贊助企業夥伴



這個席次留給您

近年受邀知名企業講師

AGC 旭硝子



ASUS®



DENSO



GARMIN®

Gemtek
Wireless Broadband Anywhere

ichia



kuraray



MekTEC®



Panasonic



SPIIL



Unimicron
欣興電子


期待與您締結一次合作雙贏的美好



論壇贊助聯絡:

TPCA 台灣電路板協會 市場資訊部 蔡逸鴻

Owen@tpca.org.tw Tel:886-3-3815659#402



續用軟實力+硬實力撐起全球市佔第一，
過去看到世界，這次我們一起被世界看到
促進台灣PCB產業蓬勃發展
更重要的是
對您有所助益

附件1-看見世界 被世界看見-泰國研討會贊助方案

泰國PCB研討會 贊助方案

特色: PCB高峰論壇邀請台泰陸PCB產業意見領袖，分享對於泰國電路板產業的發展見解，PCB先進技術論壇邀請代表性板廠分享對於高階PCB技術的看法，凝聚產業聚落共識，強化會員在泰國新布局之韌性，攜手開創新市場，預估參與250-350人次。

進行時間	方案內容	備註
即日起~2/28	數位文宣LOGO露出	報名頁面、活動文宣等
2/29 13:40-16:00 【泰國PCB高峰論壇】	贊助商感謝儀式	活動開場執行
	企業廣告輪播(1頁PPT)	活動前與休息時間播放
	公司影片簡介(3分鐘內)	活動前與休息時間播放
	免費名額4名	需事前提供名單
2/29 12:00-14:00	★交流午宴名額1名	邀約制午宴
3/1 09:40-12:00【PCB先進技術論壇】	企業廣告輪播(1頁PPT)	活動前與休息時間播放
	公司影片簡介(3分鐘內)	活動前與休息時間播放
	內頁廣告	研討會講義內頁
	免費名額2名	需事前提供名單
3/1 13:30-16:00 【PCB落地實務交流會】	企業廣告輪播(1頁PPT)	活動前與休息時間播放
	公司影片簡介(3分鐘內)	活動前與休息時間播放
	內頁廣告	研討會講義內頁
3/1~3/8	活動結案報告	活動會後提供結案報告
	活動花絮文章露出	活動花絮將刊登於TPCA官網&微信

備註:主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。

附件1-看見世界 被世界看見-美國研討會贊助方案

日期	時間	場次
4/10(三)	09:20-12:00	Session 1: Advanced IC Packaging and Substrate Tech
	13:30 -16:30	Session 2: High-Tech PCB x Sustainability

2024/4/10 Taiwan High-Tech Forum贊助方案

特色:北美區首場台灣技術實力展現之實體研討會，討論最新載板技術材料，與業界最關心的低碳永續議題，目標參與人次100-150人。

	方案內容	備註
會前	數位文宣LOGO露出(eDMs, 官網公告)	於相關活動文宣中曝光
會中	企業廣告輪播(1頁PPT)	活動前與休息時間播放
	公司影片簡介(3分鐘內)	活動前與休息時間播放
	提供DM於TPCA 攤位上行銷	廠商自行攜帶或事先郵寄至會場
會後	活動結案報告	活動會後提供結案報告
	活動花絮文章露出	活動花絮將刊登於TPCA官網或相關刊物

附件1-看見世界 被世界看見-台灣研討會贊助方案

2024 TPCA台灣區趨勢論壇 贊助方案

(A) 先進趨勢論壇/5月

特色:台灣地區規模僅次於IMPACT國際電路板論壇，以電路板產業為議題主軸的兩天大型論壇活動，主題規劃包含海內外先進技術與產業資訊，每年計參與人次350-450人。

方案內容/贊助金額(新台幣)	鑽石級(1名)	金級	銀級	備註
		\$90,000	\$60,000	\$40,000

(B) PCB技術發表會/6月

特色:PCB技術發表會，結合市場最受關注相關議題，每年參與人次80-120人。

方案內容/贊助金額(新台幣)	鑽石級(限量3家)	備註
		\$90,000

附件1-看見世界 被世界看見-台灣研討會贊助方案

2024 TPCA台灣區趨勢論壇 贊助方案(幣別:NTD)

(A) 先進趨勢論壇/5月

特色:台灣地區規模僅次於IMPACT國際電路板論壇，以電路板產業為議題主軸的兩天大型論壇活動，主題規劃包含國內外先進技術與產業資訊，每年計參與人次350-450人。

方案內容/贊助金額(新台幣)		鑽石級(獨家)	金級	銀級	備註
		\$90,000	\$60,000	\$40,000	
會前	數位文宣LOGO露出	√	√	√	講義、活動文宣等
	◆講義廣告頁	首頁	√	√	內頁單面
	◆論壇免費名額(共計4場次)	3位	3位	2位	免費名額以每場次計，超額人數再享75折優惠
會中	贊助商感謝儀式	√	√	√	論壇開場執行
	◆企業廣告輪播(PPT)	√	√	√	活動前與休息時間播放
	◆公司影片簡介(3分鐘內)	√	√		活動前與休息時間播放
	論壇現場易拉展擺放	√	√		廠商自備
	◆論壇交流攤位	√			提供展示桌展示公司產品、DM
	主辦單位可置入由贊助商所提供贈品或DM	√	√		
會後	活動花絮文章露出	√	√	√	活動會後提供結案報告

附件1-看見世界 被世界看見-台灣研討會贊助方案

2024 TPCA台灣區趨勢論壇 贊助方案(幣別:NTD)

(B) PCB技術發表會/6月

特色:PCB技術發表會，結合市場最受關注相關議題，每年參與人次80-120人。

方案內容/贊助金額(新台幣)		鑽石級(限量3家) \$90,000	備註
會前	數位文宣LOGO露出	√	講義、活動文宣等
	◆講義廣告頁	√	內頁單面
會中	贊助商感謝儀式	√	論壇開場執行
	◆企業廣告輪播(1頁PPT)	√	活動前與休息時間播放
	◆公司影片簡介(3分鐘內)	√	活動前與休息時間播放
	◆主題發表	√	
	論壇現場易拉展擺放	√	廠商自備
	◆論壇交流攤位	√	提供展示桌展示公司產品、DM
	主辦單位可置入由贊助商所提供贈品或DM	√	
會後	與會者資料	√	參加技術發表會場次與會者資料

備註:

- 1.主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。
- 2.如遇不可抗力之因素，導致活動取消、延期、調整舉辦形式，贊助商可選擇保留贊助權益至其他等值場次或維持原活動場次，主辦單位將維護贊助商的權益
- 3.承上，如贊助單位與主辦單位無法就活動形式調整達成共識，而欲取消合作關係，如活動已開始進行宣傳時程，主辦單位將酌收10%贊助金額前期廣宣費。
- 4.TPCA兩岸+海外研討會場次任選同享2場(95折)、3場(9折)、4場(85折)。

附件2-2023年論壇活動議程與花絮

T1：仰望AI 布局全球		T3：高頻高速技術	
PCB performance classification over industry by AMD for HPC, data center, and AI application	AMD 林佑勳 產品開發	AI 驅動下的高頻高速材料發展趨勢	台光電孫綬昶 資深副總
擋不住的China+1 · 全球PCB產業的重塑與競合	IEK 羅宗惠 經理	玻璃實現ChatGPT用超高速傳輸載板	工研院電光所王欽宏 組長
Driving AI with advanced processors and network infrastructure	OMDIA 溫璟如 資深分析師	高頻印刷電路板測試驗證技術 – Intel® Automatic In-board Characterization(AIBC)	美商英特爾亞太科技 徐鑫洲 首席工程師
T2：PCB的低碳未來		T4：載板細線化技術	
2023 PCB產業發展趨勢 X 掌握未來移動時代	IEK 張淵崧 研究員	Advanced HPC Packaging Integration	台積電 游明志 經理
車用PCB & ADAS 技術趨勢分享	定穎投資控股股份有限公司	Total solution towards IC substrate fine-line applications IC載板細線化解決方案	台灣杜邦股份有限公司新竹分公司 林長育 研發科學家
5G高頻高速軟板介紹	工研院材化所 朱育麟經理	電鍍銅與最新添加劑	TPCA 白蓉生顧問



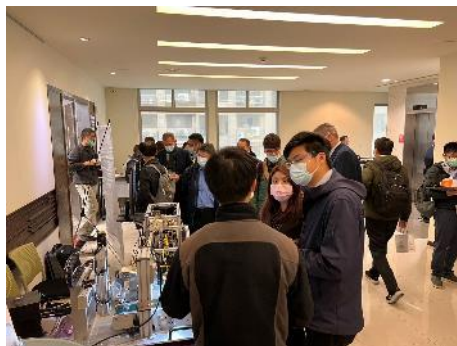
附件2-2023年論壇活動議程與花絮

2023PCB產業關鍵趨勢研討會

活動內容	主講人
貴賓開場致詞	市場資訊委員會 召集人 蘇文彥
台灣PCB產業2022Q4季報發佈與2023年展望	工研院產科國際所 張淵崧 產業分析師
5G基板材料發展趨勢	台耀科技股份有限公司 洪銘聰 專案經理

智慧化數位轉型交流會

貴賓開場致詞	智動化委員會 召集人 顏景芳
PCB製程的智慧機械解決方案	美商英特蒙 張躍馨 軟體QA經理
數位轉型提升企業永續競爭力	台塑網科技 周美華 副總經理
智慧製造相關議題(OEE或RPA相關)	機械所



附件3-TPCA市場資訊部平台簡介

技術與規範

- 發布PCB技術發展藍圖及智慧製造藍圖
- 參與國際iNEMI技術平台
- 參加UL/IPC/IEC國際標準制定
- 制定**12**本標準/準則/指引
- 高頻高速驗證平台
- 推動智慧製造與PCBECI



產業觀測

- 專業媒合:協助**20**家採購媒合
 - 電路板技術媒合
 - 產官學研交流
 - 兩岸電子報發布
- 政府產官交流橋樑



資訊服務

- 季產銷研究與產業競爭力
- 重大議題與中日韓調查
- 東南亞產業調查與參訪
- 數位化資訊服務
- 專業評析+關鍵議題+獨家新聞=**60**篇



國際交流

- IMPACT+全球電子電路+前瞻技術 > **40**場
- 研討會+國際參訪+媒合會 > **6000**人次
- 邀請講師 > **250**位來自半導體/構裝/PCB/產品及終端趨勢

